



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: **导套模块**

背板引导位置: **前板**

Number of Positions: 1

工作温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导套模块
----------	------

结构特性

PCB 安装方向	直角
背板引导位置	前板
Number of Positions	1

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有

尺寸

产品长度	31.88 mm[1.255 in]
------	--------------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1410477-2
MULTI-GIG GD PIN KEY/ESD NI PL

客户还购买了

TE 产品编号17-015A
15PSIA BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR

TE 产品编号120525-1
1FHP,64,30A/P,S,N,S08

TE 产品编号2305234-1
SOCKET P HARDWARE DUST COVER

TE 产品编号1888653-5
2X1 OFFSET ST/JK WITH LEDS



文档

产品图纸

MULTIGIG RT KEY/ESD .8" 315 DEG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1410297-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1410297-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1410297-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

High Speed Backplane Connectors catalog - MULTIGIG RT Connector

英文版本

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HM-Zd Connector

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本

CT DOUBLE ROW CONNECTOR

英文版本